VAISALA

HMM170 温湿度模块

(适用于环境试验箱)



产品特点

- 带加热功能的传感器与探头,可防止结露
- 具备化学吹扫功能,可保持 传感器性能稳定
- 适用于高湿度环境、真空环境及加压试验箱
- 温度测量范围: 70···+180° C ('94···+356° F)
- 传感器具备多种可选特性: 耐腐蚀、耐过氧化氢 (H2O2)、可用于油中水分 测量
- 3个模拟输出通道
- 支持基于 RS-485 的 Modbus RTU 协议
- 可提供多种输出参数
- 探头线缆长度提供3种选择
- 兼容 Insight 电脑软件

维萨拉 HUMICAPfi 系列温湿度模块 HMM170 是一款开放式框架原始设备制造商 (OEM) 模块,适用于集成到要求严苛的环境试验箱及恶劣工况中。该模块具备数字式 RS-485/Modbus RTU 输出接口,以及 3 个可自由配置的模拟输出通道,可提供相对湿度、温度、露点及其他计算得出的参数。

专为恶劣环境设计

HMM170 探头的温度测量范围覆盖-70... +180°C (-94...+356°F) ,可满足气候试验箱的全温度范围需求,湿度测量范围则可覆盖至结露状态。小巧的探头与紧凑型元件板设计,使其安装便捷且灵活。探头线缆提供 3 种长度选项 (2 米、5 米、10 米,对应 6.5 英尺、16.4 英尺、32.8 英尺),能为各类 OEM 应用实现出色的成本优化与安装灵活性。通过为 HMM170 选配合适的传感器,该模块可应用于频繁使用汽化过氧化氢

(H₂O₂) 灭菌的环境,或用于油介质中的湿度测量 (例如变压器与发动机监测应用)

坚固的传感器技术

最新款通用型 HUMICAPfR2 传感器的耐腐蚀性得到提升,可耐受各类典型化学物质(如气候试验箱中使用的清洁剂)。传感器具备自动化学吹扫功能,能清除传感器表面附着的典型化学烟雾;额外的探头加热功能则可防止结露。若 HMM170 不慎接触到水,自动加热功能会快速烘干传感器,确保湿度测量快速准确。

便捷的使用体验

HMM170 安装简便、使用便捷,同时提供数字与模拟两种输出方式,可满足多样化需求。模块集成有服务端口,通过USB 线缆连接并配合维萨拉 Insight 电脑软件,即可快速便捷地对模块进行配置、检查与校准。此外,HMM170 元件板的尺寸设计,便于原维萨拉 HMM100用户进行模块升级。

技术参数

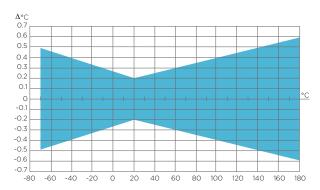
测量性能

相对湿度

1HV1 17E/SC	
测量范围	0 100 %RH
精度1)2)	
温度在 + 15+25°C(59+77°F)时	±1 %RH (0 90 %RH) ±1.7 %RH (90 100 %RH)
温度在-20+40°C (-4+104°F) 时	± (1.0 + 0.008 × reading) %RH
温度在-40+180°C (-40+356°F) 时	± (1.5 + 0.015 × reading) %RH
Factory calibration uncertainty at +20 °C (+68 °F) $^{3)}$	±0.6 %RH (0 40 %RH) ±1.0 %RH (40 90 %RH) ±1.1 %RH (90 95 %RH)
湿度传感器类型	HUMICAP® R2C HUMICAP® 180L2 HUMICAP® 180VC
T90 响应时间 ⁴⁾	配备钢丝网过滤器时为6 秒;配备烧结过滤器时为6 秒
测量范围	
温度传感器	-70 +180 °C (-94 +356 °F)
Temperature sensor	Pt100 RTD Class F0.1 IEC 60751

温度在 + 20°C (+68°F) 时的典型精度 ±0.2°C (± 0.36°F)

- Including non-linearity, hysteresis and repeatability. With HUMICAP® 180VC sensor, accuracy is not specified below -20 °C (-4 °F) operating temperature. Defined as ± 2 standard deviation limits. Small variations possible; see also calibration certificate. 2) 3) 4)
- At +20 °C (+68 °F) in 0.1 m/s air flow with Vaisala HUMICAP® R2C sensor.



Temperature measurement accuracy over temperature range

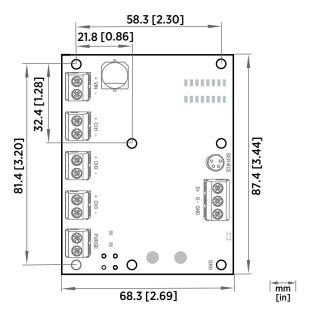
工作环境

元件板工作温度	-40 +60 °C (-40 +140 °F)
元件板工作湿度	0 100 %RH, 无结露
存储温度	-55 +80 °C (-67 +176 °F)
工作压力	0 10 bar

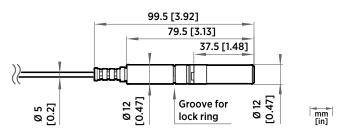
附件名称

用于电脑连接的 USB 线缆	219690
探头线缆用 M20×1.5 电缆密封接头	HMP247CG
探头用世伟洛克NPT 1/2 英寸适配器	SWG12NPT12
探头用世伟洛克ISO 1/2 英寸适配器	SWG12ISO12
探头用管道安装套件	210697

注:适用于Windows 系统的维萨拉 Insight 软件可在官网www.vaisala.com/insight下载。



HMM170 c元件板尺寸 (单位:毫米/英寸)



HMM170 探头头部尺寸(单位:毫米/英寸)

输出/输入规格

3个模拟输出 (可选择且可缩放)	0 20 mA, 4 20 mA 0 1 V, 0 5 V, 1 5 V, or 0 10 V
温度在 + 20℃ (+68°F) 时模拟输出的典型精度	±0.05 % full scale
模拟输出的典型温度系数	0.005 %/°C (0.003 %/°F) full scale
外部负载	R_L < 500 Ω
数字输出	RS-485 serial, Modbus
服务端口	M8 connector for USB cable
启动时间	3 s at power-up
导线规格	0.5 1.5 mm ² (20 16 AWG)
供电电压	
不启用防结露与化学吹扫功能时	12 35 VDC
启用所有功能时	18 35 VDC or 24 VAC ±10 %
功耗	
模拟输出工作时	12 mA (voltage), 50 mA (current)
24VDC 供电时化学吹扫功能功耗	+220 mA
24VDC 供电时探头加热功能功耗	+240 mA

